

全球智慧物联网联盟

GIIC[2026]011 号

关于批准《基于 WLCSP 封装的 eUICC 晶圆级个人化安全要求》等两项团标立项的公告

各会员单位：

根据《全球智慧物联网联盟标准管理办法》有关规定，由 IoT 标准与产业推进委员会提出的《基于 WLCSP 封装的 eUICC 晶圆级个人化安全要求》和《物联网嵌入式通用集成电路卡（eUICC）技术要求》两项团体标准，经审议符合立项条件，现予以公告。

请标准起草组按计划开展编制工作，确保按期完成编制任务。

全球智慧物联网联盟

2026 年 7 月 17 日